

第 23 回 通電焼結 (SPS) 研究会

「通電焼結プロセスによる材料研究の新展開」

2018 年 12 月 6 日 (木) ~ 7 日 (金)

【共催】

長岡技術科学大学

【協賛】

一般社団法人粉体粉末冶金協会 独立行政法人日本学術振興会先進セラミックス第 123 委員

一般社団法人日本セラミックス協会 国際セラミックス連盟 (ICF: INTERNATIONAL CERAMIC FEDERATION)

講演者

【特別講演】：朝日酒造・平澤 聡「日本酒」

後藤 孝 (東北大学名誉教授、長岡技術科学大学特任教授、国際セラミックス連盟 ICF 会長)

鴫田 正雄 (株式会社エヌジェーエス)

ジャブリ カレド (株式会社シントーランド)

中嶋 快雄 (北海道総合研究機構)

三沢 達也 (佐賀大学)

鈴木 庸久 (秋田県立大学)

小出 学 (長岡工業高等専門学校)

水内 潔 (大阪産業技術研究所)

本間 智之 (長岡技術科学大学)

菊池 光太郎 (エス・エス・アロイ株式会社)

村松 尚国 (日本ガイシ株式会社)

吉田 英弘 (物質・材料研究機構)

上野 敏之 (島根県産業技術センター)

杉山 重彰 (秋田県産業技術センター)

太田 道広 (産業技術総合研究所)

大嶋 孝之 (富士電波工機株式会社)

南口 誠 (長岡技術科学大学)

大柳 満之 (龍谷大学)

※順不同、敬称略

会場：長岡技術科学大学・マルチメディアセンター

〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町 1603-1

参加費：聴講無料 (聴講のみ資料代¥3,000/宿泊・懇親会・資料代¥13,000)

懇親会：有料 ※12月6日研究会終了後 宿泊先 蓬平温泉「よもやま館」ホテル内にて

当日予定：12月6日(木) 13:00~18:00 12月7日(金) 9:00~13:00

■申込方法：下記、申込先までメールまたはFAXにてご連絡ください。

【問い合わせ先】 南口誠 (第23回通電焼結研究会事務局内)

長岡技術科学大学 材料システム工学高温材料 研究室 Tel:0258-47-9709

■通電焼結研究会事務局 電子メール: spsforum_1015@yahoo.co.jp